



技术要求：

1. 特性阻抗：50
2. 频率范围：DC ~ 40GHz
3. 驻波比：1.2
4. 插入损耗：0.2dB
5. 绝缘电阻：5000MHz@500V
6. 介电耐压：300V
7. 使用寿命：500次
8. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度：1.27 μm 硬金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------|-----|----|------|---|----|----|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 标记 | 外数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 图样标记 | | 重量 | 比例 | |
| 设计 | M. | | 标准化 | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 日期 | | 共 | 页 | | 第 | 页 |

组合壳体

HN-SMP373621-L

成都恒利泰科技有限公司


 成都恒利泰科技有限公司
 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd